



MICROSYSTEMS

Microscopia Digitale a 3 Dimensioni

**Soluzioni integrate Leica per l' Imaging e la misura di
campioni tridimensionali**

**16 e 17 marzo 2010
ore 9.00 - 17.00**

**Università degli Studi di Padova
Dip. di Innovazione Meccanica e Gestionale (DIMEG)
Via Venezia 1
(Padova)**

**DIPARTIMENTO DI TECNICA E GESTIONE
DEI SISTEMI INDUSTRIALI
Università di Padova - Facoltà di Ingegneria
Stradella S. Nicola, 3
(Vicenza)**



Acquisizione su diversi piani focali - Acquisizioni a Mosaico
Ricostruzione di immagini 3D
Misurazioni su assi piani - Misurazioni su asse Z
Misurazioni di profili - Misurazioni di volumi

